



ALSEYE MAX 120 – 120mm AiO-Wasserkühlung

Die MAX 120 AiO-Wasserkühlung der MAX-Serie von ALSEYE besticht durch ihre kompakte Bauform und sorgt, dank der Kühlplatte aus Kupfer und des Radiators aus reinem Aluminium, für einen zuverlässigen Abtransport der generierten Wärme. Der 120mm PWM-Lüfter sorgt bei bis zu 1800U/min zuverlässig für den Abtransport der Wärme.

Die Pumpe mit hochwertigem Keramiklager sowie die hochwertig gesleeften, schwenkbaren FEP-Tubes mit 300mm Länge sorgen für einen sicheren, zuverlässigen und langlebigen Betrieb.

- ✓ AiO-Wasserkühlung mit kompakter Bauform
- ✓ Hochwertige Materialien aus Kupfer und Aluminium
- ✓ Starker 120mm PWM-Lüfter
- ✓ TDP von bis zu 180W

Spezifikationen

Sockeltypen	Intel® Sockel LGA2011, 2066 Square ILM Intel® Sockel LGA775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366 AMD® Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, AM4
Lüfter-Abmessungen (H/B/T)	120x120x25mm
Nennspannung	12V
Lüftergeschwindigkeit	600-1800U/min
Luftstrom	31,43-112,13m³/h
Luftdruck	0,17-2,24mmH ₂ O
Geräuschpegel	16,5-32,5dba
Anschlussart	4pin PWM
Schlauchlänge	300mm
Kühlflüssigkeit	Umweltfreundliche Flüssigkeit mit Antikorrosionsmittel
Netto-Abmessungen (H/B/T)	Kühlblock: 62/55/44mm Radiator: 27/157/120mm
Verpackungsabmessungen (H/B/T)	150/205/245mm
Nettogewicht	0,65kg
Bruttogewicht	1,30kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/8
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88885505
EAN-Code	4897059873381
Lieferumfang	Befestigungskit für Intel® Sockel LGA775, 1150, 1155, 1151, 1156, 1366, 2011, 2066 Square ILM Befestigungskit für AMD® Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 Backplate-Befestigungskit Wärmeleitpaste Montageanleitung (Englisch)
Merkmale	Kühlplatte mit Kupferbasis Pumpe mit hochwertigem Keramiklager Platzsparender Radiator aus reinem Aluminium 1x 120mm Lüfter mit 4pin PWM Hochwertig gesleevte, schwenkbare FEP-Tubes Unterstützt CPUs mit einem TDP von bis zu 180W